

版	改 版 履 歴	年月日
1	初版発行 担当 勝田 査間 梅木 承認 斉藤	10 04.01
2	・セラミックコンデンサ3.3μ併用可とする。 ・パワーモーター用信号を両面接続可とする。 担当 津野 査間 梅木 承認 斉藤	11 03.31
3	・電源容量表記削除 担当 津野 査間 梅木 承認 斉藤	11 07.01

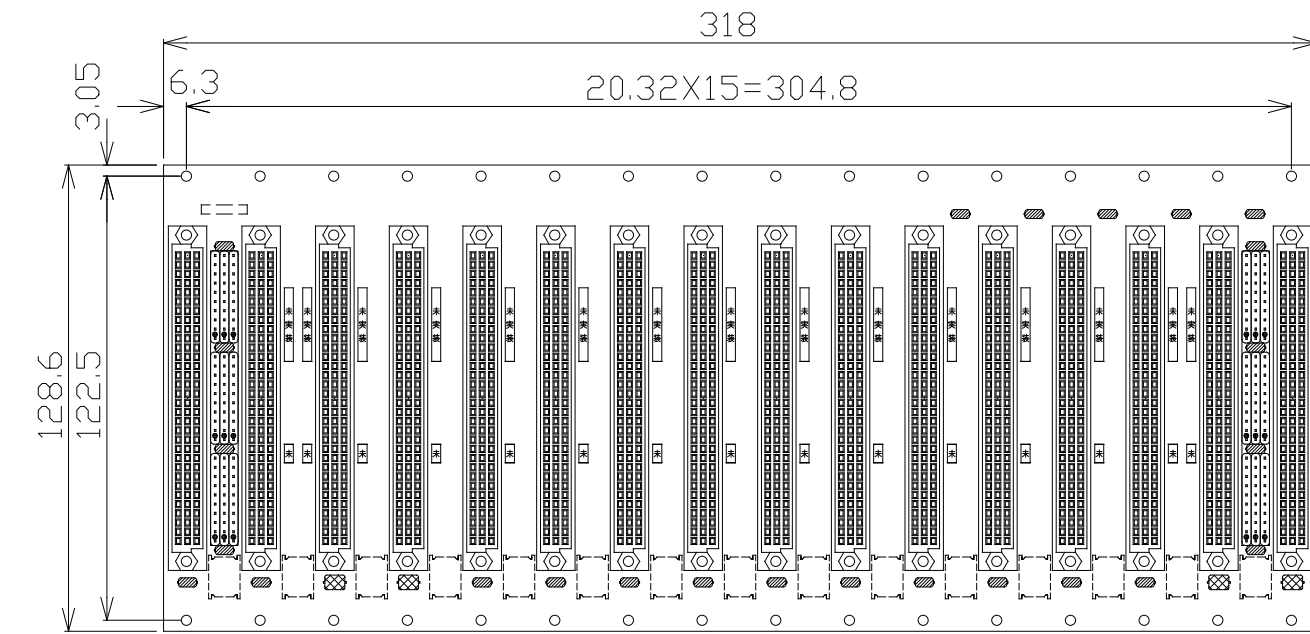
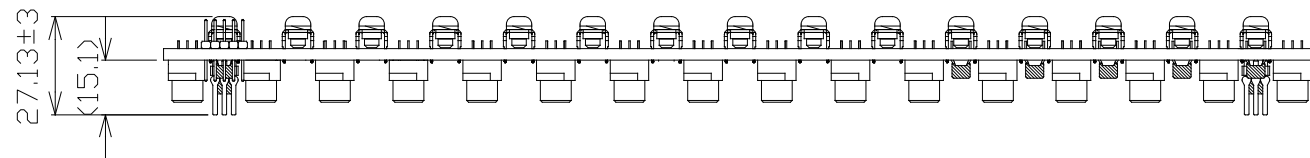
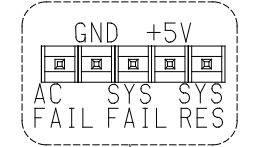
< 基板仕様 >

材質	層数	基板外形	スルーホール
FR-4	6層板	128.6×318 t=3.2	金フラッシュメッキ

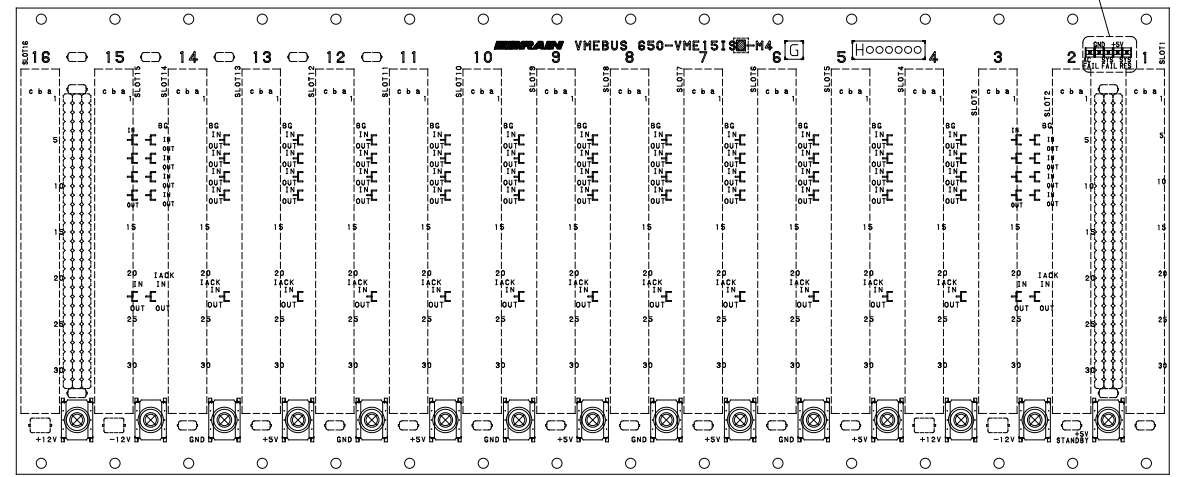
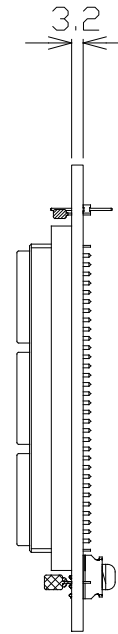
< 部品構成 >

記号	部品名	型番	メーカー	数量
	DINコネクタ ADC仕様	104-60464-03	EPT	16
	電源端子 40A M4	214782	ERNI	15
	セラミックコンデンサ 0.1μF	RPEF11H104Z2K1A01B	村田製作所	25
	セラミックコンデンサ 3.3μF	RDER71H335K3K1C03B RPEF11H335ZTB1F12B	※併用可 村田製作所	4
	ネットワーク 抵抗	RKH16RD471/331J	KOA	18
	ICソケット	XR2C-3211-S008	オムロン	32p x6
	ストレートヘッダ	P12957-ZZ(SHW-32GM)	EBRAIN	5/32p

< 拡大 >



部品面視



半田面視

ADC仕様	RoHS対応品

VMEバックプレーン

寸法	1/2	第三角法
親図面番号		
部品番号	P32026-1D	
P32026-1C		
S. H. T		

担当	査間	承認
津野	梅木	斉藤
11.07.01	11.07.01	11.07.01

650-VME16ISD-M4-G  
外 観 図